

上海天马微电子有限公司面板PHT扩线项目（车载全贴合配套）职业病危害控制效果评价

2022-02-22

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海天马微电子有限公司	联系人	马晓凤
项目名称	面板PHT扩线项目（车载全贴合配套）		
评价类型	职业病危害控制效果评价		
项目地理位置：	上海市浦东新区汇庆路888号		
项目概况及评价范围：	<p>本项目在主厂房1F车载物流区域内建设车载中工序内容（全贴合四期）；在主厂房2F面板厂内建设一整条PHT线体，并配套DET设备；在主厂房2F车载模组厂内建设车载全贴合线（全贴合一期~全贴合三期），车载中工序线（车载中工序四期~车载中工序七期）。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、曾秋霞
现场调查	<p>调查时间：2021.11.19</p> <p>调查人员：高一鸣</p> <p>企业陪同人员：马晓凤</p>		
现场检测	<p>现场检测时间：2021.11.30-12.2</p> <p>检测人员：徐敏、周四坤</p> <p>企业陪同人员：马晓凤</p>		
职业病危害因素	<p>丙二醇甲醚醋酸酯、苯甲醇、重氮衍生物、丙二醇甲醚、乙二醇甲醚、丙烯酸树脂、二叠氨基萘醌、二氧六环、丙酮、激光、高频电磁场、四氟化碳、三氯化硼、氯化氢及盐酸、氯、六氟化硫、噪声、紫外辐射、丙烯酸异冰片酯、N,N-二甲基丙烯酰胺、乙酰丙酮、二异丙氧二(乙氧乙酰乙氧)合酐、有机锡化合物、二氯硅烷、有机官能硅烷、聚烷基氨基硅烷、聚氨酯丙烯酸酯、丙烯酸月桂酯、光引发剂、异丙醇、六甲基二硅氧烷、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、异氰酸苯酯、硫化氢、氨、氢氧化钠、硫酸、氟及其化合物、其他粉尘（玻璃基板粉尘）、工频电场</p>		
检测结果	<p>化学因素：全部达标；</p> <p>物理因素：全部达标；</p>		
评价结论及建议	<p>本项目（用人单位）职业病危害风险属于严重。总平面布局、建筑设计卫生、工艺设备布局、职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品、辅助用室符合要求；职业卫生管理制度建立和落实方面部分符合要求。建议切实落实本报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度。</p>		
专家组评审意见	<p>专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。</p>		
报告完成时间	2022年2月22日		